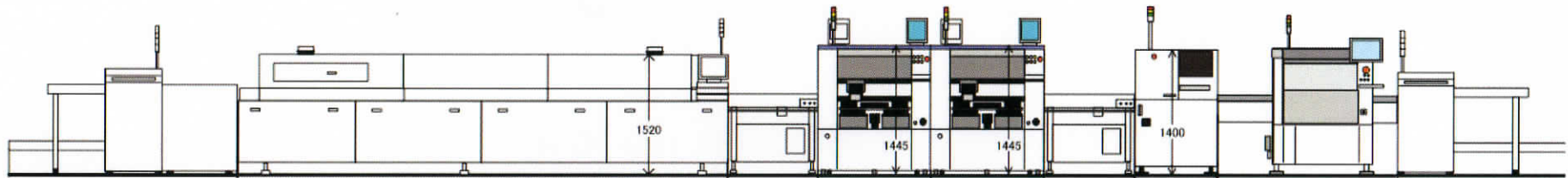


← 生産流れ方向



設備の特徴

チップサイズ 0402
装着タクト 0.060s/chip
QFP 0.4mmピッチ
CSP,BGAボール認識、N2対応炉
基板サイズ 460mmX510mm
丸型基板対応可能
基板厚さ 0.4mm~7.0mm
Pbフリー対応 (10+2ゾーン)

VP-5200
超高速3Dハンダ
ペースト検査機
フリンジパターン
3Dカラー



YS24
装着機



VP5200
印刷検査機



YSP
印刷機